



共有する未来のために。 世界で最も持続可能な PCポートフォリオ*

HPは、国際社会共通の取り組みである「持続可能な開発目標」(SDGs)に賛同しています。その目標を達成するための一環として、ワークステーションにおいても、各種環境に配慮した製品を提供しています。HPの環境活動の詳細はWebサイトをご覧ください。

*2019年1月以降に製造されたHPのPC、ワークステーション、ディスプレイに適用。IEEE 1680.1-2018 EPEAT®に基づき、すべての必須基準を満たし、EPEAT® Silverの場合はオプションのポイントの50~74%、EPEAT® Goldの場合はオプションのポイントの75~100%をそれぞれ満たしていることで、最多のEPEAT® Goldを保持しています。このステータスは国によって異なります。詳細は www.epeat.net を参照してください。



HPビジネスPC・モニターとサステナビリティ特長は、[Webページ](#)をご覧ください。

AMD
RYZEN AI
MAX PRO Series

AMD
THREADRIPPER
PRO



HP Z Workstation

AMD Ryzen™ AI Max PRO シリーズ / AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO シリーズ
プロセッサを搭載した高性能ワークステーション

2025年 6月版

土・日・祝日も安心のサポート体制

標準保証で週7日、365日翌日オンサイトサポート

ワークステーションにとって、安定的な運用は大きな課題。HPワークステーションは、標準保証で土・日・祝日を含む週7日、365日翌日訪問修理対応。迅速な復旧とダウンタイムの最小化を支援します。また3年間標準保証の翌日訪問修理サービスに加え、オプションのHP Care Packでは当日訪問修理対応も可能です。

標準保証をさらにアップグレードする豊富なメニュー

ハードウェアオンサイト
休日修理付 翌日対応/当日対応

標準保証期間の延長、当日修理対応へのアップグレードをおこないます。

ハードウェアオンサイト
休日修理付 HD返却不要 データ消去付 翌日対応

HD返却不要サービスに加え、取り外されたHD(ハードディスクドライブ)のデータをお客様の目の前で消去するサービスです。作業終了後に証明書を発行します。

ハードウェアオンサイト
休日修理付 HD返却不要 翌日対応/当日対応

オンサイトでHD(ハードディスクドライブ)の修理交換をおこなった後、交換により取り外されたHDをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を付与し、お客様にお渡します。

HP Care Packについての詳細はこちら
<https://www.hp.com/jp/totalcare>

安全に関するご注意 ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ
☎ 0120-436-555 受付時間:月曜~金曜 9:00~18:00(土曜、日曜、祝日、5月1日、年末年始など、日本HP指定の休業日を除く)

HPのワークステーション製品に関する情報は <https://www.hp.com/jp/workstation>

AMD, Ryzen, Threadripper, Radeon, AMD Arrowロゴ、およびその組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。Microsoft®, Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。記載事項は2025年6月現在のものです。本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。© Copyright 2025 HP Development Company, L.P.



スマートフォン用サイト

株式会社 日本HP
〒108-0075 東京都港区港南1丁目2番70号 品川シーズンテラス21階

JWA09370-02



AMD Ryzen™ AI Max PRO プロセッサを搭載 (16C/32T)

AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7995WX プロセッサを搭載 (96C/192T、384MBキャッシュ、5.1GHzブースト)



最先端テクノロジーで、さらなる高速化へ。 AMD Ryzen™ AI Max PRO シリーズプロセッサ

最大16コア32スレッドの「Zen 5」により、高性能デスクトップクラスの処理能力を発揮します。さらにディスクレベルの内蔵グラフィックス、ユニファイドメモリアーキテクチャー、最大50+ TOPSのNPUを備え、要求の厳しいプロフェッショナルのワークロードを高速化。優れたパフォーマンスで、確かなエクスペリエンスを提供します。

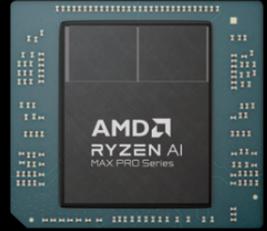
AMD Ryzen™ AI Max PRO プロセッサ

デスクトップクラス CPU コア

最大 **16コア**と
32スレッド

ユニファイドメモリアーキテクチャー

最大 **128/96GB**
ユニファイド / GPU メモリ



ディスクレベル内蔵グラフィック

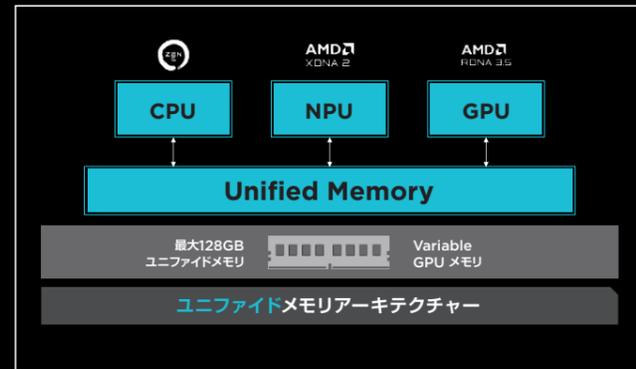
最大 **40CUs**
80 AI アクセラレータ
ISV認定

ニューラルプロセッシングユニット (NPU)

最大 **50+ TOPS**
ピーク
AI パフォーマンス

次世代のCopilot+PC ワークステーションを駆動する
スケーラブルなソリューション

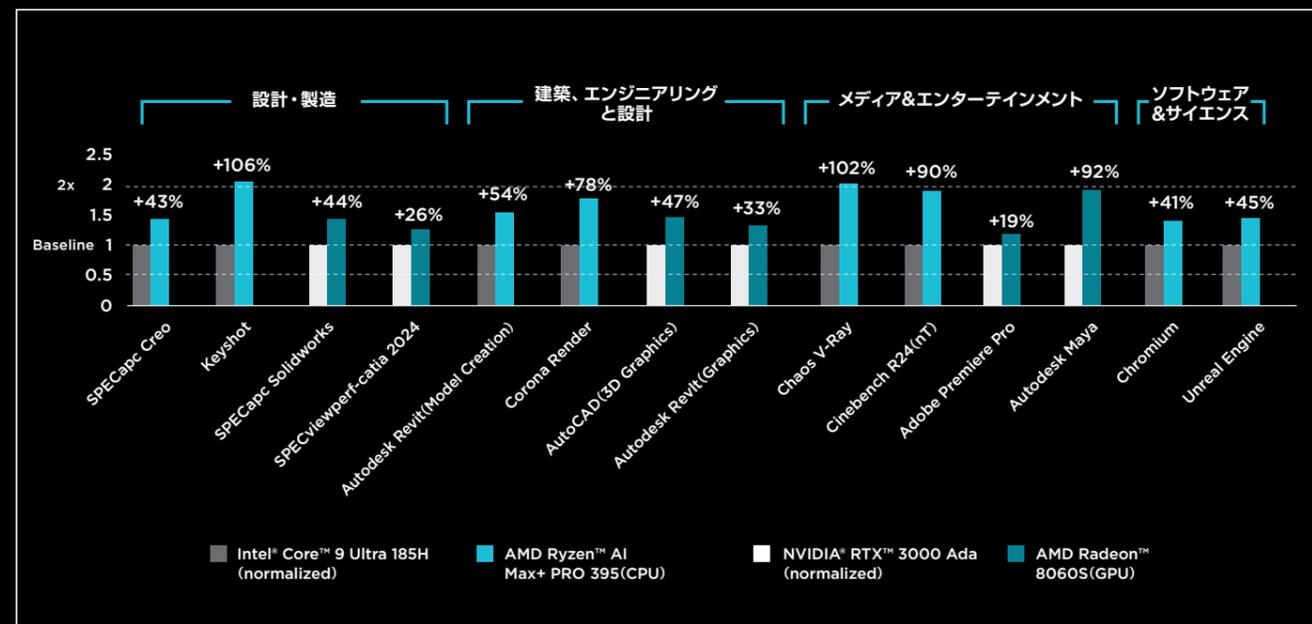
ユニファイドメモリアーキテクチャー



コンパクトワークステーションの パフォーマンスを再定義

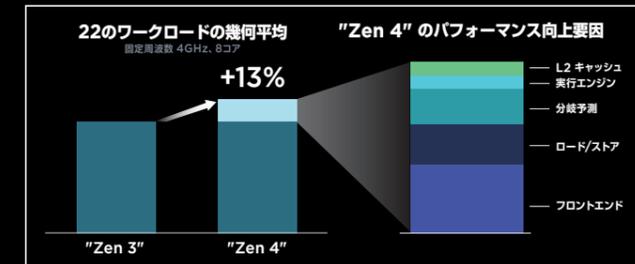
スケーラブルな統合メモリを搭載したAMD Ryzen™ AI Max PRO プロセッサは、128GBシステムメモリ搭載時最大96GBのグラフィックメモリを割り当て可能。これはデスクトップ用ハイエンドグラフィックスの2枚分に相当するグラフィックスメモリ容量を実現しています。さらに、ローカルAI向けに50+ TOPSのNPUを組み込んでいます。また、ユニファイドメモリアーキテクチャーを採用し、CPUやGPUがメインメモリを共有。データ転送速度の向上に加え、効率的なメモリ活用による省電力化、コストダウンが可能です。

AMD Ryzen™ AI Max PRO プロセッサ性能比較



プロフェッショナルが認めた圧倒的なパフォーマンス AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000 WX シリーズ

製品設計からエンターテインメント、さらに最新のAI用途まで、業界トップクラスの処理能力により、日々進化するさまざまな需要に対応。プロユーザーの厳しい要求に応え、マルチタスクや高負荷なワークロードなどにおいて、優れたパフォーマンスを発揮します。



Zen 4アーキテクチャーにより、 パフォーマンスレベルを向上

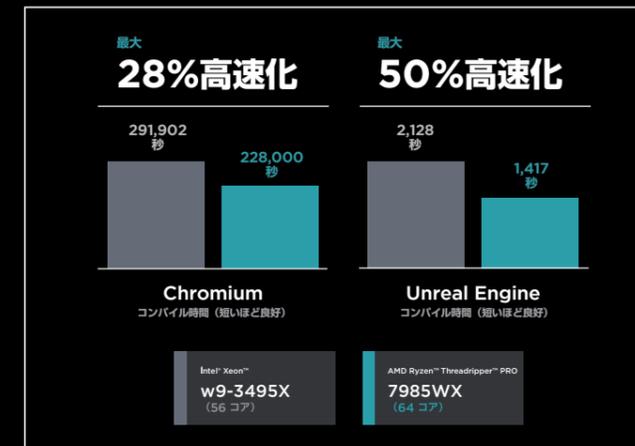
AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO プロセッサは、アーキテクチャーを Zen 4に更新し、PCI Express Gen 5やDDR5メモリに対応。分岐予測の向上、OPキャッシュの増量、命令リタイアキューの拡大などにより、前世代アーキテクチャーZen 3と比較して、約13%のIPC向上を実現しました。

効率的なパワーマネジメントで 作業時の消費電力を低減

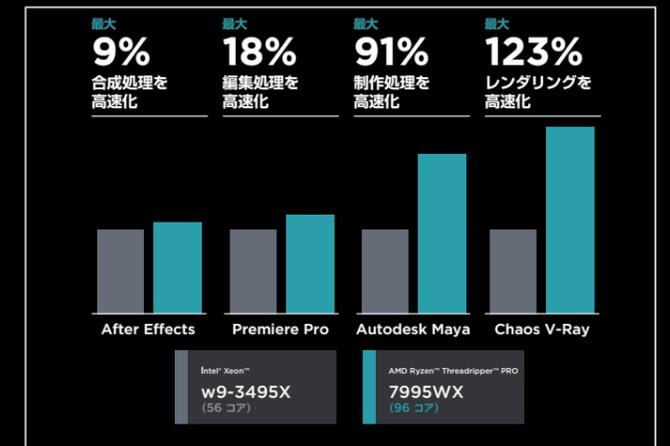
ワークロードに適した動作モードのサポート、動的なリンク幅管理、重要なクロックの動的なパワーマネジメント、モダンスタンバイのサポートなど、さまざまなパワーマネジメント機能を搭載。電力効率に優れ、省電力、長時間バッテリー駆動を実現します。

AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000 WXの性能比較

● ソフトウェア&サイエンス



● メディア&エンターテインメント



対応プロセッサ 一覧

ZBook Ultra G1a



AMD Ryzen™ AI MAX+ PRO

ZBook 8 G1a



AMD Ryzen™ AI PRO

Z2 Mini G1a



AMD Ryzen™ AI MAX+ PRO

Z6 G5 A



AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO

卓越した 生産性と創造性

革新的なAIパフォーマンスにより、
新たな可能性を切り開く先進の一台

最大50TOPS NPUをアーキテクチャーに組み込んだ先進の
AMD Ryzen™ AI Max+ PRO プロセッサを搭載。高度なグラフィックス
処理や複雑なワークフローも快適におこなえる高性能モデルです。



スリム、軽量、 パワフル

妥協のない性能とモビリティを両立。
AIワークフローを加速し、生産性を向上

スリムな筐体にプロ仕様のパフォーマンスを凝縮。最大55TOPS NPUを
統合したAMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 375 プロセッサ等、
用途に合わせてCPUを選択できるAIモバイルワークステーションです。



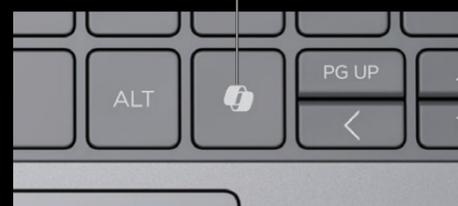
HP ZBook Ultra G1a 14 inch Mobile Workstation



AMD
RYZEN AI
PRO MAX+

- AMD Ryzen™ AI MAX+ PRO 395 プロセッサ搭載可能
- Windows 11 Pro搭載
- AMD Radeon™ 8060S グラフィックス
- LPDDR5メモリ、最大128GBまで拡張可能
- 14インチ 2.8K OLEDタッチディスプレイ選択可能
- CPU、GPUの性能を引き出す高性能冷却システム
- 主要なISVアプリケーションを認定済み
- 19項目の耐久試験をクリア、MIL-STD-810H対応
- EPEAT® GOLD&TCO認定取得、リサイクル素材採用

Copilot キー搭載



HP ZBook 8 G1a 14 inch Mobile Workstation



AMD
RYZEN AI
PRO

- AMD Ryzen™ AI 9 HX PRO 375 プロセッサ搭載可能
- Windows 11 Pro搭載
- AMD Radeon™ グラフィックス
- LPDDR5メモリ、最大64GBまで拡張可能
- 14インチ WUXGA液晶タッチディスプレイ選択可能
- 優れた機動力、長時間バッテリー駆動
- 主要なISVアプリケーションを認定済み
- 19項目の耐久試験をクリア、MIL-STD-810H対応
- EPEAT® GOLD&TCO認定取得、リサイクル素材採用
- RJ-45ネットワークポート搭載

Copilot キー搭載



- 1 HDMI
- 2 USB Type-C® (10Gbps signaling rate)
- 3 Thunderbolt™ 4 (USB4 Type-C® 対応、40Gbps signaling rate)
- 4 3.5mm コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック
- 5 Thunderbolt™ 4 (USB4 Type-C® 対応、40Gbps signaling rate)
- 6 USB Type-A (10Gbps signaling rate)
- 7 ケンジントンナノセキュリティロック

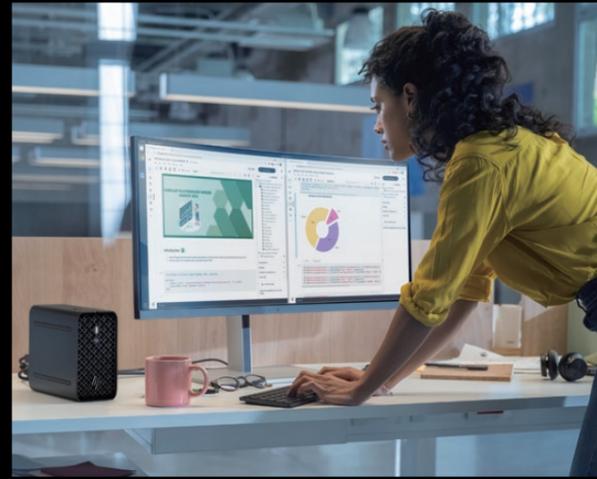


- 1 HDMI
- 2 Thunderbolt™ 4 (USB Type-C® 対応)×2
- 3 マイク / ヘッドセットコンボポート 2.0b
- 4 スマートカードリーダー
- 5 Nano SIMカードスロット (LTEモデルのみ)
- 6 USB Type-C® (20Gbps signaling rate)
- 7 SuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate)
- 8 RJ-45ネットワークポート
- 9 Nanoセキュリティロックスロット

小型で革新的、 高性能

デザインを一新し、さらに進化した パワフルなミニワークステーション

コンパクトなボディに先進のAMD Ryzen™ AI Max+ PRO プロセッサを搭載し、3Dデザインや高度なAI処理をスピーディーかつ効率的に実行。高密度ラックマウントに収納でき、ラックソリューションにも対応した一台です。



HP Z2 Mini G1a Workstation

AMD
RYZEN AI
PRO MAX+

- AMD Ryzen™ AI MAX+ PRO 395 プロセッサ搭載可能
- Windows 11 Pro搭載
- AMD Radeon™ 8060S グラフィックス搭載可能
- LPDDR5メモリ、最大128GBまで拡張可能
- 5システム/4Uの高密度ラックマウントキットをご用意
- 高い変換効率を実現する電源ユニットを搭載
- 主要なISVアプリケーションを認定済み
- HPリモートシステムコントローラに対応
- EPEAT® GOLD&TCO認定取得、リサイクル素材採用



ラック収納可能



モニター背面に設置可能



革新的な パフォーマンス

圧倒的なコア数と、驚異のグラフィック性能。 可能性を秘めた高性能ワークステーション

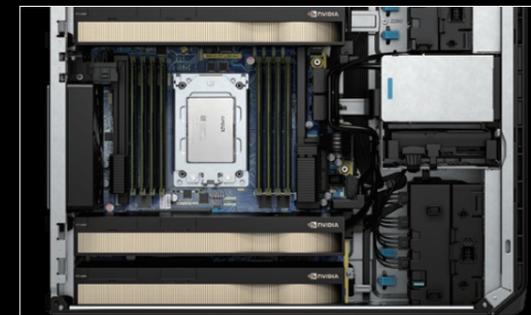
最大96コア/192スレッドのAMD Ryzen™ Threadripper™ PRO プロセッサ、高性能GPUを3枚まで搭載可能。20以上の温度センサーでファンの回転数を調整。効率的なエアフローでCPU、GPUの性能を引き出します。



HP Z6 G5 A Workstation

AMD
THREADRIPPER
PRO

- AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7995WX プロセッサ搭載可能
- Windows 11 Pro搭載
- ハイエンドGPU、NVIDIA® RTX™ 6000 Adaを3枚まで搭載可能
- PCIe Gen 5x4、PCIe Gen 4x2
- DDR5 5200MHzメモリ、最大1TBまで拡張可能(8メモリチャネル)
- ホットスワップ対応フロントリムーバブルNVMeスロットを4基搭載可能
- 効率的なエアフローで内部の熱をしっかりと排出
- 高い変換効率を実現する電源ユニットを搭載
- 持続可能性を考慮したサステナブルな製品設計



高性能GPUを3枚まで搭載可能



静音設計ファン



フロントアクセスNVMeストレージ